平2-172538 ⑩公開特許公報(A)

❸公開 平成2年(1990)7月4日 庁内整理番号 識別記号 ⑤Int. Cl. 5 6939-4G G 35/02 B 01 J 8516-4D В 53/36 B 01 D 6939-4G 3 1 1 B B 01 J 35/02 請求項の数 5 (全4頁) 審查請求 未請求

排気ガス浄化触媒体 60発明の名称

> 昭63-326584 顛 20)特

顧 昭63(1988)12月23日 22出

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 夫 郁 松 本 勿発 明 者 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 研 畑 田 者 79発 明 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地 祐 田 明 者 @発 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社 の出 顋 人

重孝 外1名 弁理士 栗野 倒代 理 人

明

1. 発明の名称

排気ガス浄化触媒体

2. 特許請求の範囲

- (1) 麦面に触媒成分を担持させた複数枚の金属の 薄板を平行に並べ、前記複数枚の薄板をシーズヒ ータが貝き、かつ金属板と密着させた俳気ガス浄 化触媒体。
- (2) シーズヒータの代りに電気抵抗部材を内部に 密閉させたセラミックヒータの金属板被覆棒を用 いた請求項(1)記載の排気ガス浄化腫媒体。
- (3) 金属の薄板表面は熱処理により、薄板に予め 加えてあるアルミニウムを表面にアルミナをを析 出させたもの、金属板上にアルミニウムをメッキ させ、さらに表面を酸化させアルミナ被膜とさせ たもの、あるいは薄板表面をアルミナ溶射により、 表面をアルミナ層とさせたものなど、薄板表面を アルミナ暦とさせた請求項(1)または(2)記載の排気 ガス浄化触媒体。
- (4) 表面をアルミナ層とした金属の薄板表面に比

表面積の大きな活性アルミナ被膜を形成させ、そ の上に賃金属触媒を担持させた請求項(1)または(2) 記載の排気ガス浄化触媒体。

- (5) 表面をアルミナ層とした金属の薄板表面にペ ロブスカイト複合酸化物触媒微粉末をアルミナゾ ル付着剤とともに担持させた請求項(1)または(2)記 設の排気ガス浄化触媒体。
- 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

木発明は炭化水素、一酸化炭素および窒素酸化 物の無害化に使用するための触媒体構成に関する もので、各種家庭用燃焼器具、自動車用排気ガス 処理装置および固定型工業燃焼装置などから排出 される排気ガスを浄化させる用途として使用され

従来の技術

一体型構造体(モノリス担体)には材質、型状、 製法など各種のものがあるが、一般的には第4図 に示すようにコーディエライト、ムライト、アル ミニウムチタネートなど耐熱性無機材料を用い、

四角型あるいは六角型セルのモノリス担体21が多 く用いられている。このモノリス担体21は、比衷 面積が約1㎡/g以下と非常に小さいため、資金 属のような触媒金属を担持しても、担体表面へ高 度に分散させることができない。従って上記欠点 を解決するために、モノリス担体に活性アルミナ 被膜22を形成させ、比衷面積を増大させて触媒金 属の分散性を向上させ、性能を良好にすることが 行われている。しかし一般に炭化水素、一酸化炭 素など酸化性能を要求される触媒及びNO。など 調元触媒は常温ではほとんど働かず、ある程度の 温度が必要となる。処理ガス自体がある程度高温 になっていればそのまま触媒体を処理ガス流路に 設置すれば良いが、そうでない場合にはあらかじ め処理ガスを加熱させなければならない。そのた め低温のガスを処理するには触媒体の上流側に処 理ガスの温度を高めるためのアフターバーナや、 電気ヒータを設置させていた。

発明が解決しようとする課題

上記の様に触媒体に入る処理ガスを余め加熱し

課題を解決するための手段

金属性の触媒担体の密着する機に金属の外表部を有したヒータ(例えばシーズヒータ)を接続することにより、容易に触媒担体全体に比較的均一な熱を短時間に伝達することができる。モータにより触媒活性温度にまで十分加熱することができる。その構成は金属板を密に平行に並べ、垂直方向に様状あるいは板状の金属外表部を有したとっクで組立てることにより一体の触媒担体となり得る。この触媒担体を用いた触媒体を通過させるがスは平行に並べた金属板の間を通過させれば良い。

作用

本発明の構成による排気ガス浄化触媒体は金属性であるためヒータからの熱の受け渡しがスムーズに行き、またセラミック製モノリス担係のセル厚を約1/3程度に小さくできるため厚限の少ない担体あるいは従来のセラミック製担体の大きさに比較して小型の触媒体とすることができる。

実施例

なくても触媒自体が発熱機構を有していれば、排 ガス処理装置は非常に簡単なものになり、またコ ントロールも行いやすい。しかし従来一般的に使 用されているコーディエライトなど耐熱性無機材 料を用いた一体成形型モノリス担体は非常に熱伝 **み率が低く、触媒体に電気ヒータを密着させても、** 密着させたごく近傍の部分の温度を上げることが できるが、それ以外の部分は熱が伝わりにくい。 そのため触媒体の温度むらが大きく、十分に触媒 の効果が発揮できない。最近今まで一般に使用さ れていた耐熱性無機材料からなる一体成形型モノ リス但体の他に、金属製の触媒担体(例えば NIKKEI NEW MATERIALS 1988年9月26日号掲載の日産自動車、川崎製鉄、 日本ラジエーター共同開発のステンレス輝ハニカ ム担体)が開発されつつある。これらの担体の素 材は金属性であるため、従来にない種々な特徴を 有している。しかし従来のセラミックハニカムと 同様な使い方を行なっている以上、特にその優位 性を発揮できない。

次に本発明による排気ガス浄化触媒体の構成およびその作用について例を挙げて説明する。

(1) 第一触媒体の構成

Alを2~6%含むFe-Crフェライト系ス テンレス網の流板 (0.2~0.05 mm) 1 を特殊な熱 処理を施すことにより薄板の表面にAliO。皮 膜2を形成させる。さらにこの表面に多孔質 Alz Os ウォッシュコート層 3 を塗布し、薄仮 1表面に焼きつける。ウォッシュコート層3は約 5~10 u であった。この薄板 1 を多数枚間隙 (約 2 m) を置き平行に並べる。次にこの薄板しに垂 直になる様にシーズヒータ4を貫通させる。シー ズヒータ4は直径約5㎜で中心部にスパイラル抵 抗線5、外皮6はFe-Crフェライト系ステン レス鋼をしてその中間部は絶縁のためのマグネシ アフを詰めた普通一般に使用されているものを用 いた。薄板1はシーズヒータ4が通る孔をフラン ジ部8とさせ、圧着してかしめて止めてある。組 立て後のプロックは塩化白金酸水溶液に含浸させ、 薄板1表面に白金9を担持させ求める触媒体とさ

せた。白金担持量は触媒担体当り白金金属として 18/0であった。

(2) 第二触媒体の構成

Alを2~6%含むFe-Crフェライト系ス テンレス鋼の薄板 (0.2~0.05mm) 10にAL特殊 メッキ11を処した。メッキ厚は約5~10μであっ た。この薄板10を拡散熱処理を施し、表面にウィ スカーを生成させ、さらにこの表面に La。.・ Ceo., CoO,の組成を有したペロプスカイ ト復合酸化物の微粒子(一次粒子径1 μ以下、比 表面積20~25㎡/g)をアルミナゾルと共に担持 させ、ペロブスカイト担持層12とした。この薄板 10を多数枚間隙(約2㎜)を置き平行に並べる。 次にこの薄板10に垂直になる様に外周部を金属カ バー13で密着させた長方形板状のセラミックヒー タ14を貫通させる。セラミックヒータ14は中心部 に電気抵抗材料15を埋め込んだセラミック板16か らなっている。薄板10はセラミックヒータ14が通 る孔をフランジ部17とさせ、圧着してかしめて止 めてある。組立て後のプロックは塩化白金酸水溶

コーディエライトなどセラミックス材料に比較 して、これら金属材料は熱伝導率が約10倍以上あ り、排ガスが持ち出すエネルギーはヒータから容 易に補給される。

なお上記実施例で作成した触媒体は担持触媒量を同じ量にしたコーディエライト担体と比較し、 触媒性能は劣らなかった。

発明の効果

本発明による排ガス浄化触媒体の効果として以下列記したことが挙げられる。

- (1) 触媒担体を金属製としたためヒークからの熱 が容易に伝わり、触媒体全体の温度が均一になり やすい。
- (2) セラミックモノリス担体に比較して肉薄の板厚(セラミックモノリス担体の場合はセル厚)とすることができ同一の大きさの触媒体であれば高活性、低圧損の触媒体となり得る。また同一性能を求めるのであれば小型にできる。
- (3) 構成が簡単であるため、任意の大きさのものが可能であり、巨大な一体型の触媒体も可能であ

液に含浸させ、薄板10表面に白金18を担持させ求める触媒体とさせた。白金担持量は触媒担体当り白金金属として1g/lであった。

なお本発明の実施例として上記二種類の触媒体例を示したが、上記以外の例として、金属板上に簡単に剝離しないA」。〇、皮膜が形成できれば、性能の優劣の差があっても実用上差し支えない。 従って上記以外にも例えば金属板上にAl。〇、 を溶射したものについても同等の性能を有する。

次に上記の構成を持つ排気ガス浄化触媒体の作用について述べる。 なお第一触媒体と第二触媒体の作用についてはほとんど同一であるため、第一触媒体を代表に挙げ第3図により説明する。

第一触媒体のシーズヒータ4(第二触媒体の場合はセラミックヒータ14)に通電され、熱伝導により薄板が可熱される。ある所定の温度に達した後(触媒体の近傍に温度センサーを設置)処理ガスを左より右に向かって流し、薄板1上に担持した白金触媒に接触して排ガス中の有害成分を浄化し、左方に流れ去る。

る.

4. 図面の簡単な説明

第1図,第2図は本発明の一実施例による排気 がス浄化触媒体の斜視図(断面図、第3図はガス 浄化時の触媒体の正面図、第4図は従来例の触媒 よび繋り) 体の斜視図(断面図である。

1 ······ 薄板、 2 ······ A l z O 。 皮膜、 4 ····· シーズヒータ、 10 ······ 薄板、 11 ······ A l 特殊メッキ、 14 ·····・セラミックヒータ。

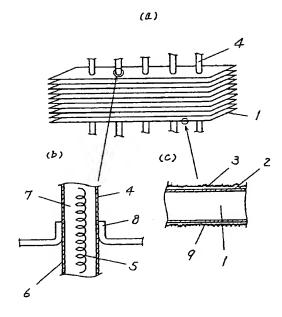
代理人の氏名 弁理士 粟野重孝 ほか1名

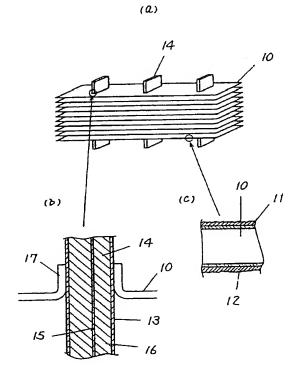
2 🖾

1 -- 薄板

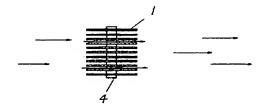
z -- Alz O3 皮膜 … シーズ ヒータ

第 1 図





3 🖾



4 🖾

